

## Job Detail

Company Code:a8705 Job Code:20230523-195-01-071

Manager Level

Position Title	【ハードウェアエンジニア/機械領域/インドネシア】資金調達計126億/成長実感◎
Recruiter Company	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
Company Name	テラドローン(株)
Activated / Updated	2024-05-07 / 2024-05-08
Job Type	Manufacturing (Automobile/Plant Engineering/Precision Equipment) - Control - Programmer
Industry	Industrial Equipment/Heavy Electrical Machinery/Facility Equipment
Location	Asia Indonesia
Job Description	<p>少子高齢化や業界の人手不足などの重要な社会課題をドローン技術で解決する当社にて技術部門全体の課題解決をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■技術部門全体の課題、また課題解決方法の策案及び実施(ハードウェア/ソフトウェアの両方の観点から)</li><li>■企業戦略に基づき、短期?中長期の投資対効果(ROI)に基づいた 技術戦略の立案及び実施(技術選定/開発ロードマップ/アーキテクチャー改善等)</li><li>■インドネシア、マレーシアの開発部隊の全体のマネージメント</li></ul>
Company Info	<p>ドローンや空飛ぶクルマに関わる、測量・点検・運航管理のハードウェアやソフトウェアのプロダクトやサービスを一貫して開発/提供。取引先：国内外の大手ゼネコン/建機メーカー/測量会社/大手電力/石油/ガス会社様</p> <p>従業員数 78名</p>
Qualifications	<p>【必須】■設計業務：1年以上、CADソフトを使用して簡単な部品の設計 ■製造業務：3Dプリンタ、CNC切削機など使用経験あり、設計した部品を任意の製造方法で製造できる</p> <p>&lt;採用背景&gt;インドネシア、マレーシアでは広大な農地が広がっており、両国の農業は引き続き成長している一方で、農業に従事する人口が減ってきてり、機械化が急務となっています。その中でドローンは農薬散布など非常に重要な役割を果たしており、今後さらにドローンのテクノロジーを成長させていく必要があります。そのドローンの開発の責任者として現地駐在員を募集しております。</p>
Japanese Level	Fluent(JLPT Level 1 or N1)
Salary	JPY - Japanese Yen JPY 4000K - JPY 8000K
Holiday Description	年間休日 120日
Job Contract Period	正社員